

O

10PCB - PCBMCPCB
 - 24S / S48-964-8

.025 AVG.020..

25/

			O
	FR-4		0.55
	0.2mm		0.2mm
	OSPHASL		\$ 0.1\$ 10
	LED		PCB
	ISO9001ULRoHSSGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
	0.01kg5kg	MOQ	10
			0.15mm
	PCBPCB		0.01m 310m 3
			0.2mm

	16OEM PCB
	7-12

16OEM PCB

	2014		20152016		20172018	
	32	42	38	44	42	48
μm	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
mm	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
PTH	141	161	161	181	181	201
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6

銅厚	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
銅厚公差	±0.05	-	±0.05	-	±0.05	-
銅厚公差(μm)	50	40	40	30	40	30
銅厚公差(μm)	75	65	65	50	50	40
銅厚公差 μ/0.05	±0.05	-	±0.05	-	±0.05	-
銅厚	FR4、Megtron、Nelco、Rogers、Heavy Copper					
銅厚公差	±0.05	-	±0.05	-	±0.05	-
銅厚	銅厚HASL、ENIG、OSP、銅厚公差					
銅厚公差	銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)					
銅厚公差	銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)銅厚公差(μm)					



www.o-leading.com

PCB







Structure of the B500 Group (B500 BA)

5. PCB 製造工程フロー

設計 → 材料調達 → 前処理 → AOI → 印刷 → 乾燥 → 組付け → PTH → 検査 → 出荷
設計 → 材料調達 → AOI → 印刷 → 乾燥 → 組付け → E / T → 検査